

中国电子材料行业协会

2021·中国电子材料产业技术发展大会 会议通知

各有关单位：

新材料是战略新兴产业发展的基石。当前科技革命迅猛发展，新材料产品日新月异，产业升级、材料换代步伐加快。电子材料是信息产业发展的基础和关键，对于产业结构升级，国民经济和国防建设都具有重要意义。“十三五”期间，我国电子材料产业发展取得了长足进步，形成了较为完整的产业体系，产业规模稳步增长，并在半导体材料、微电子封装、平板显示用等新材料方面取得较大的技术进步与发展。但目前我国高端电子材料仍大量依赖进口，尚难以满足战略性新兴产业高质量发展需求。

“十四五”期间，国家对5G、人工智能、工业互联网、物联网等“新基建”加速推进，一系列新的应用前景对新材料应用提出了迫切需求。“十四五”要实现经济高质量发展，需聚焦微电子等重点产业领域，加快新材料产业强弱项，保障产业链供应链稳定；同时加强前沿材料研究，抢占技术制高点，重点关注超宽禁带半导体材料、超材料、3D打印材料、新型显示、石墨烯等新材料领域技术。为推动产业技术创新与发展，中国电子材料行业协会将于2021年9月23-25日在广州市举办“2021·中国电子材料产业技术发展大会”。会议将以“赋能新发展 共创新未来”为主题，从国家政策、行业现状、前沿技术、协同创新和市场趋势等多维度围绕5G新应用、集成电路、新型显示、新能源等重点产业链需求引领材料发展等议题展开研讨，交流当前电子材

料领域最前沿和领先的新技术、新发展和新应用，探讨电子新材料面临的新机遇与新挑战。

一、会议名称和组织机构

会议名称：2021·中国电子材料产业技术发展大会

会议主题：赋能新发展 共创新未来

会议指导单位：广州市人民政府

广东省工业和信息化厅

广东省科学技术厅

会议主办单位：中国电子材料行业协会

工业和信息化部电子第五研究所

会议支持单位：广州市工业和信息化局

广州市黄埔区人民政府

会议协办单位：广州市新材料产业发展促进会

二、会议时间和地点

大会时间：2021年9月23-25日（23日报到）

大会地点：广州市黄埔区君澜酒店

三、会议主要活动

大会开幕式、大会主论坛、中国电子材料行业排序前五发布、专业分论坛、展览展示及考察交流活动。详见附件1：会议安排。

四、会议注册

1、请参会人员于2021年9月8日前将会议回执（附件2）传真至010-64455623或邮件到tj@cemia.org.cn。

2、会议代表需缴纳会务费2200元/人；3人以上报名，会务费2000元/人。学生会务费1000元/人（凭学生证）。会务费包括：会务费、资料费、餐费等。

五、银行汇款

开户名称：中国电子材料行业协会

开户行：中国工商银行股份有限公司北京香河园支行

银行账号：0200019109000125724

汇款请注明：广州大会会务费

六、住宿酒店

会议统一安排住宿，费用自理。会议协议酒店如下：广州市黄埔区君澜酒店，单人间/标准间：500 元/间/天（含早）。

七、组委会联系方式

中国电子材料行业协会

联系人：田杰 徐东华

电话：010-64476901；13910510879，13466786757

传真：010-64455623

E-mail: tj@cemia.org.cn xdh@cemia.org.cn

附件 1：会议安排

附件 2：参会回执



附件 1:

2021 · 中国电子材料产业技术发展大会

会议安排

本次大会包括：大会开幕式、大会主论坛、中国电子材料行业排序前五发布会、专业分论坛、展览展示及考察交流活动

(一) 大会主论坛

时间：9月24日 地点：广州黄埔君澜酒店一层黄埔厅

大会将邀请工信部等主管部门领导，广东省等主管领导出席，邀请电子材料行业权威的院士、各专业领域专家，新材料和应用龙头企业高管等论坛上进行主旨演讲。

(二) 中电材协 30 周年庆典活动，行业排序前 50 发布会

时间：9月24日 地点：广州黄埔君澜酒店一层黄埔厅

协会三十年发展历程，总结协会和行业企业取得的成绩和经验，鼓舞全行业继续砥砺前行，共创辉煌。同时弘扬行业领航者开拓创新的宝贵精神以及为行业发展做出的卓越贡献。

2020 年度行业综合排序前 50 及各专业前十发布仪式。

(三) 专业分论坛

时间：9月25日 地点：广州黄埔君澜酒店一层黄埔厅 1、2、3

第一分论坛：宽禁带半导体与 IC 制造材料

第二分论坛：先进封接材料与技术

第三分论坛：5G 应用及智能终端材料

第四分论坛：新型显示材料、技术与装备

第五分论坛：新能源材料

第六分论坛：粤港澳大湾区电子材料产业发展论坛

第七分论坛：电子材料产业投融资论坛

(四) 主题展览

时间：9月24~25日 地点：广州黄埔君澜酒店二层香雪厅

电子材料展以构建电子材料产业资讯服务及区域企业洽商交流平台。通过“展+会”的开发模式，以及“线上+线下”的衍生型服务，为参展企业导入多元业态价值，促进与引导电子材料行业的全面升级服务。

展览作为大会配套同期举行，2天。

展区分布：电子材料新产品、新技术应用展区，电子材料及应用测试评价技术展区，电子材料制造及检测专用设备展区，广东省特色电子材料展区，广州市新材料创新产业载体展区等。

重点展示材料范围：半导体材料、5G通信应用材料、新型显示材料、集成电路制造工艺材料、先进封装材料、新型电子元器件材料、PCB基板材料、电子专业金属材料、石墨烯材料、新能源材料等，相关材料生产加工设备、检测分析仪器等。

(五) 产业考察、项目对接等交流活动

广州市新材料特色产业园区、开发区产业政策推荐、参观考察活动；

广州市重点新材料企业和应用企业实地考察活动；

项目供需、投融资对接、产业载体/创新项目推介与合作对接活动等。

附件 2:

2021 · 中国电子材料产业技术发展大会 参会回执

单位名称			
姓名	职务	手机	E-mail
酒店预订	酒店名称：广州黄埔君澜酒店 (酒店地址：广州市黄埔区温润路 129 号) 9 月____日至____日，单间____间，标准间____间 单人间/标准间：500 元/间夜（含早）		
发票快递地址 及联系人、电话			
开票信息	公司名称： 纳税人识别号：		
展览展示需求			
会议期间相关 活动建议	1、参观考察对象： _____ 2、投资合作需求： _____ 3、其他： _____		

注：1、请于 2021 年 9 月 8 日前将会议回执传真至 010-64455623 或邮件到 tj@cemia.org.cn 和 xdh@cemia.org.cn。

2、会期酒店房源紧张，请尽早预定，以收到组委会确认为准。